

臻鼎淮安 HD 園區動土 加速擴充 AI 應用 PCB 產能

在淮安打造全球最大 PCB 生產基地

連續九年蟬聯印刷電路板（PCB）產業營收世界第一的臻鼎科技控股股份有限公司（臻鼎-KY，股票代號：4958），今日（22日）在江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城 HD 園區」動土典禮，該園區規劃新建 HDI/MSAP 與 HLC 廠，完工後，淮安科技城四座園區總廠房數將達 23 座，進一步強化集團在高端 PCB 領域的製造規模與技術能量。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，加入 HD 園區後，未來「臻鼎科技集團淮安科技城」總占地面積達 1,893 畝，將成為全球規模最大、技術最先進的 PCB 生產基地，產品布局涵蓋軟板、高階 HDI、類載板、AI 伺服器高多層板等全系列高端 PCB 產品，以「One ZDT」滿足客戶 One Stop Shopping 的需求。

臻鼎科技集團不斷系統性推進營運轉型，從過往深耕消費電子賽道，轉向佈局 AI 全產業鏈的戰略躍遷，從「規模導向」轉為「價值導向」。沈慶芳於動土典禮中表示：「PCB 市場伴隨全球人工智能變革，正迎來顛覆性的代際躍遷。」因為無論是高效能運算的 AI 伺服器，或高速度傳輸所需的光模塊，背後都高度仰賴高階、高密度、高可靠度的 PCB。

今日臻鼎科技集團淮安科技城 HD 園區動土典禮，匯聚多家供應鏈廠商到場參與。沈慶芳感謝眾多供應鏈夥伴的支持，強調「發展高階 PCB，最不能或缺的就是重要的策略夥伴；這個世代已不再是單打獨鬥的競爭，而是生態系的競爭。」

展望未來，臻鼎將以更完整的全球產能布局支撐下一階段成長，目前除淮安科技城六棟新廠房正在加速建設外，泰國四棟新廠房也在積極佈建。沈慶芳強調，臻鼎是全球唯一一家具備全方位 PCB 產品製造能力的廠商，產品涵蓋軟板、硬板、HDI 及 IC 載板，透過完整產品組合與「One ZDT」整合優勢，加上各園區產能陸續到位，集團將進一步強化高階 PCB 製造與技術競爭力，深化與全球 AI 客戶的合作關係，穩固臻鼎在全球 PCB 市場的領導地位。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2025 年連續九年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人:

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com